重庆市经济和信息化委员会

关于邀请参加2023年智博会大中小企业融通发展对接活动的函

有关企业：

中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）将于2023年9月4—6日在重庆国际博览中心举办，重庆市经济信息委拟于会议期间围绕“33618”现代制造业集群体系，组织开展多场大中小企业融通发展对接活动，诚邀大中小企业参加，现将有关信息函告如下：

一、活动组织

主办单位：中国国际智能产业博览会智博会组委会

承办单位：重庆市经济和信息化委员会

协办单位：工业和信息化部[中小企业发展促进中心](http://www.baidu.com/link?url=I9_UotcjfJVCfYyPhSSLGSWGL69tqIs7gY-DITBprVVySdcmlb6nGi7ZJGcEe7Umg4jKAH37fk1XCaEqDr6xPU7K5AVYYbnQwISgnL1e0HhH3F4l4rzK3lW4Sc_ObCOWZcs9E7fMW_HoIJpKimviEs29WhcvF9530Fybzo1WJHiJW-sjwtZCrrWgentgmN60cXsZwgC3j2WuCdMDgLY8oGdpyscRateOdKtI0Sq2xQq" \t "_blank)

执行单位：重庆市中小企业发展服务中心

二、活动安排（暂定）

（一）9月4日下午 启动仪式

（二）9月4日下午 智能网联新能源汽车专场

（三）9月5日上午 新一代电子信息制造专场

（四）9月5日下午 智能装备及智能制造专场

（五）9月6日上午 央企专场

每场活动发榜大企业将围绕拟采购产品（服务）、技术等方面进行“发榜”路演，揭榜中小企业围绕本单位供给产品（服务）、技术进行“揭榜”路演，进行科技成果发布，推动科技成果向中小企业转移。活动期间还将搭建大中小企业融通对接活动区域，推动大中小企业深入交流、技术成果交易，促成合作意向达成。投融资服务机构将在活动区域布置展台，助力参会企业拓宽融资渠道，推动创新链、产业链和资金链深度融合。

三、有关要求

（一）请各参会企业于8月22日18时前通过邮件或者短信方式报送参会回执（见附件1）（包括姓名、单位、职务、联系方式等信息）。

（二）请各参会企业认真填写拟采购或供给产品（服务）、技术（见附件2）信息，于8月25日18前提交。活动主办方会将汇总参会企业供需信息，编印成册，促进大中小企业融通创新发展。

（三）请各发言企业准备参会发言材料并制作PPT（内容由企业基本情况、拟揭发榜清单、建言献策三个部分构成，文字材料1500字以内，PPT在20页以内），于8月25日18时提交。

（三）联系方式：

汪老师：17338388001

附件：1. 2023年智博会大中小企业融通发展对接活动报名表

2. 2023年智博会大中小企业融通发展对接活动供需信息表

重庆市经济和信息化委员会

2023年8月18日

附件1：

2023年智博会大中小企业融通发展对接活动报名表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 参会人员数量 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 拟参会场次 | □启动仪式暨智能网联新能源汽车专场 □新一代电子信息制造专场  □智能装备及智能制造专场 □央国企专场 | | |
| 参会方式 | □大企业发榜路演 □中小企业揭榜路演  □科技成果发布 □参会暨融通对接 □其他\_\_\_\_\_ | | |
| 参会单位人员信息 | | | |
| 参会人员姓名 | 参会人员职务 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （此行可扩展） | | | |

附件2：

2023年智博会大中小企业融通发展对接活动供需信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 所属行业 |  | 主导产品 |  | 企业地址 |  |
| 大企业采购产品（服务）、技术信息 | | | | | |
| 名称 | 用途 | 规格型号 | 主要参数 | 计量单位 | 预计年采购量 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （此行可扩展） | | | | | |
| 中小企业供给产品（服务）、技术信息 | | | | | |
| 名称 | 用途 | 规格型号 | 主要参数 | 计量单位 | 预计年供应量 |
|  |  |  |  |  |  |
| （此行可扩展） | | | | | |